

正本

檔 號:

保存年限:

台灣發明商品促進協會 函

地 址：10556 台北市八德路二段 400 號 7 樓

承辦人：賴淑玲

電 話：02-8772-3898 分機 19

電子信箱：wiipa168@wiipa.org.tw

830201 高雄市鳳山區光復路二段 132 號

受文者：高雄市政府

發文日期：中華民國 115 年 7 月 15 日

發文字號：台發協字第 11507150010 號

速別：普通

附件：參賽得獎名冊乙份

主旨：建請 貴府表揚於「2026 日本大阪設計創意暨發明展」得獎師生以資鼓勵。

說明：

一、台灣發明商品促進協會籌組台灣各級學校參加於 115 年 7 月 3 日至 4 日舉行之 2026 日本大阪設計創意暨發明展。

二、貴市代表參賽師生於本展中表現卓越，獲得三面金牌，謹附參賽得獎名冊乙份，建請 貴府表揚並頒發獎狀予得獎發明人以資鼓勵。

正本：高雄市政府

副本：

會長 施養晨